

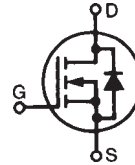
HiPerFET™ Power MOSFETs

IXFA 3N120
IXFP 3N120

V_{DSS} = 1200 V
I_{D25} = 3 A
R_{DS(on)} = 4.5 Ω

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated, Low Q_g, High dv/dt

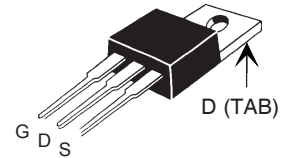
Preliminary Data Sheet



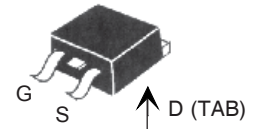
t_{rr} ≤ 300 ns

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V _{DSS}	T _J = 25°C to 150°C	1200	V
V _{DGR}	T _J = 25°C to 150°C; R _{GS} = 1 MΩ	1200	V
V _{GS}	Continuous	±20	V
V _{GSM}	Transient	±30	V
I _{D25}	T _C = 25°C	3	A
I _{DM}	T _C = 25°C, pulse width limited by T _{JM}	12	A
I _{AR}	T _C = 25°C	3	A
E _{AR}	T _C = 25°C	20	mJ
E _{AS}		700	mJ
dv/dt	I _S ≤ I _{DM} ; di/dt ≤ 100 A/μs, V _{DD} ≤ V _{DSS} , T _J ≤ 150°C, R _G = 4.7 Ω	10	V/ns
P _D	T _C = 25°C	200	W
T _J		-55 to +150	°C
T _{JM}		150	°C
T _{stg}		-55 to +150	°C
T _L	1.6 mm (0.063 in) from case for 10 s	300	°C
M _d	Mounting torque (TO-220)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-220	4	g
	TO-263	2	g

TO-220 (IXFP)



TO-263 (IXFA)



G = Gate D = Drain
S = Source TAB = Drain

Features

- Low gate charge and capacitances
 - easier to drive
 - faster switching
- International standard packages
- Low R_{DS(on)}
- Rated for unclamped Inductive load Switching (UIS)
- Molding epoxies meet UL 94 V-0 flammability classification

Advantages

- Easy to mount
- Space savings
- High power density

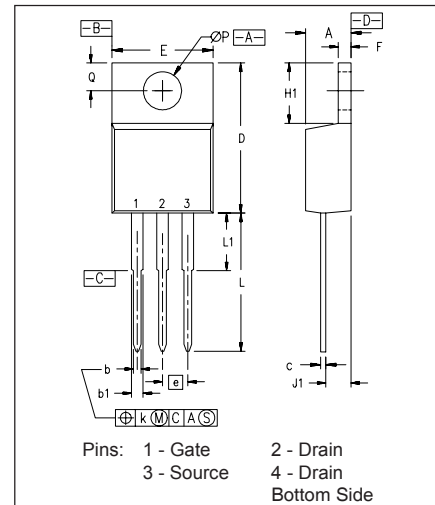
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V _{DSS}	V _{GS} = 0 V, I _D = 1 mA	1200		V
V _{GS(th)}	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 1.5 mA	2.5		V
I _{GSS}	V _{GS} = ±20 V _{DC} , V _{DS} = 0			±100 nA
I _{DSS}	V _{DS} = V _{DSS} V _{GS} = 0 V		T _J = 25°C T _J = 125°C	50 μA 2 mA
R _{DS(on)}	V _{GS} = 10 V, I _D = 0.5 I _{D25} Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle d ≤ 2 %			4.5 Ω

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		(T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g _{fs}	V _{DS} = 20 V; I _D = 0.5 • I _{D25} , pulse test	1.5	2.5	S
C _{iss}	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 25 V, f = 1 MHz		1050	pF
C _{oss}			100	pF
C _{rss}			25	pF
t _{d(on)}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 • V _{DSS} , I _D = 0.5 • I _{D25} R _G = 4.7 Ω (External),		17	ns
t _r			15	ns
t _{d(off)}			32	ns
t _f			18	ns
Q _{g(on)}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 • V _{DSS} , I _D = 0.5 • I _{D25}		39	nC
Q _{gs}			9	nC
Q _{gd}			22	nC
R _{thJC}	(TO-220)			0.62 KW
R _{thCK}			0.25	KW

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		(T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
I _S	V _{GS} = 0 V			3 A
I _{SM}	Repetitive; pulse width limited by T _{JM}			12 A
V _{SD}	I _F = I _S , V _{GS} = 0 V, Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle d ≤ 2 %			1.5 V
t _{rr}	I _F = I _S , -di/dt = 100 A/μs, V _R = 100 V			300 ns
Q _{RM}			0.4	μC
I _{RM}			1.2	A

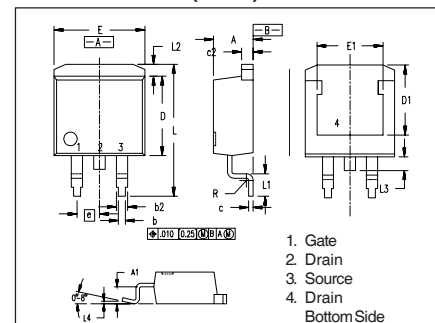
TO-220 (IXFP) Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.190	4.32	4.83
b	.025	.040	0.64	1.02
b1	.045	.065	1.15	1.65
c	.014	.022	0.35	0.56
D	.580	.630	14.73	16.00
E	.390	.420	9.91	10.66
e	.100 BSC		2.54 BSC	
F	.045	.055	1.14	1.40
H1	.230	.270	5.85	6.85
J1	.090	.110	2.29	2.79
k	0	.015	0	0.38
L	.500	.550	12.70	13.97
L1	.110	.230	2.79	5.84
ØP	.139	.161	3.53	4.08
Q	.100	.125	2.54	3.18

NOTE: This drawing will meet all dimensions requirement of JEDEC outline TO-220 AB.

TO-263 (IXFA) Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.06	4.83	.160	.190
A1	2.03	2.79	.080	.110
b	0.51	0.99	.020	.039
b2	1.14	1.40	.045	.055
c	0.46	0.74	.018	.029
c2	1.14	1.40	.045	.055
D	8.64	9.65	.340	.380
D1	7.11	8.13	.280	.320
E	9.65	10.29	.380	.405
E1	6.86	8.13	.270	.320
e	2.54	BSC	.100	BSC
L	14.61	15.88	.575	.625
L1	2.29	2.79	.090	.110
L2	1.02	1.40	.040	.055
L3	1.27	1.78	.050	.070
L4	0	0.38	0	.015
R	0.46	0.74	.018	.029

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065B1	6,683,344	6,727,585
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123B1	6,534,343	6,710,405B2	6,710,463
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505		

Fig. 1. Output Characteristics
@ 25 Deg. C

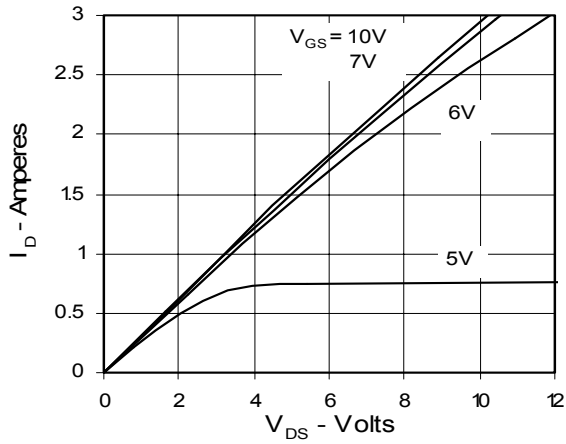


Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25 deg. C

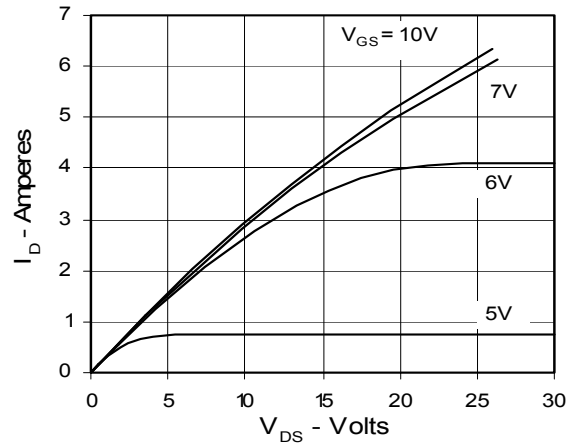


Fig. 3. Output Characteristics
@ 125 Deg. C

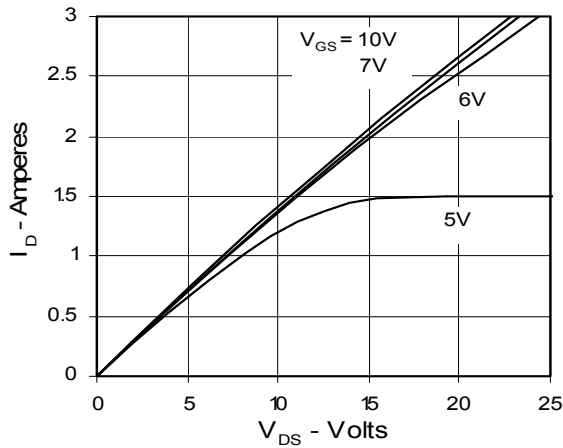


Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to I_{D25} Value vs. Junction Temperature

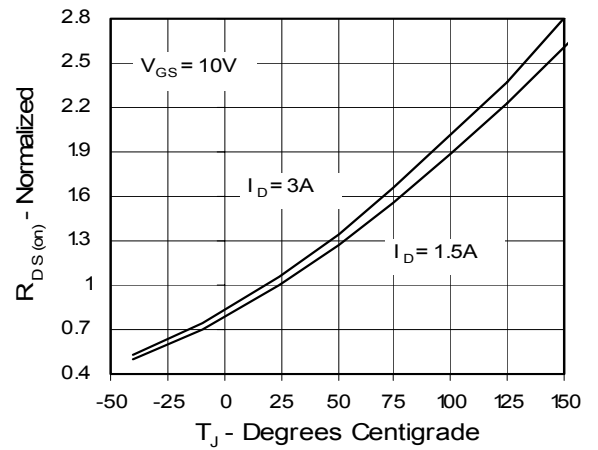


Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to I_{D25} Value vs. I_D

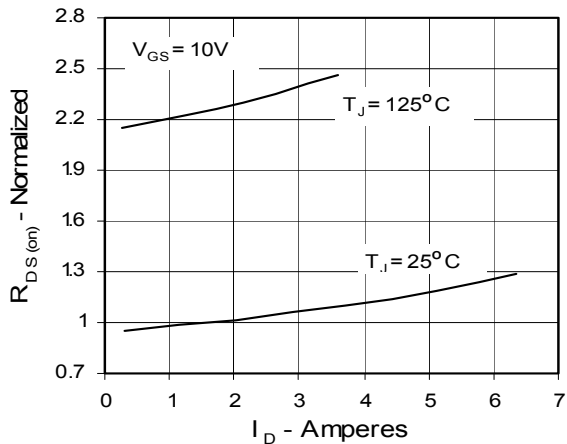


Fig. 6. Drain Current vs. Case Temperature

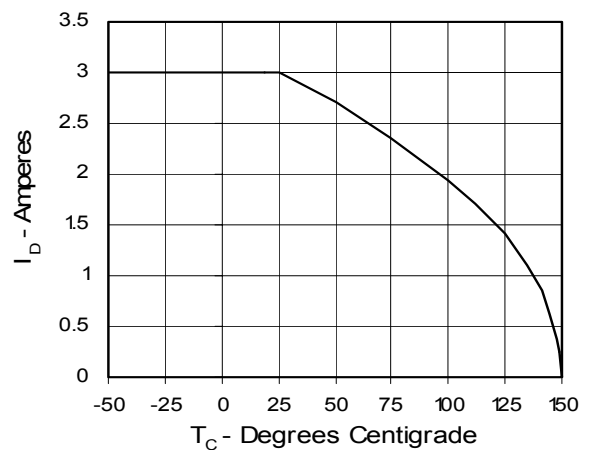


Fig. 7. Input Admittance

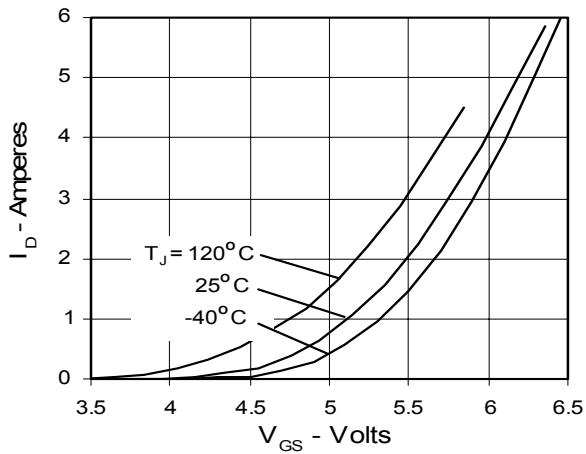


Fig. 8. Transconductance

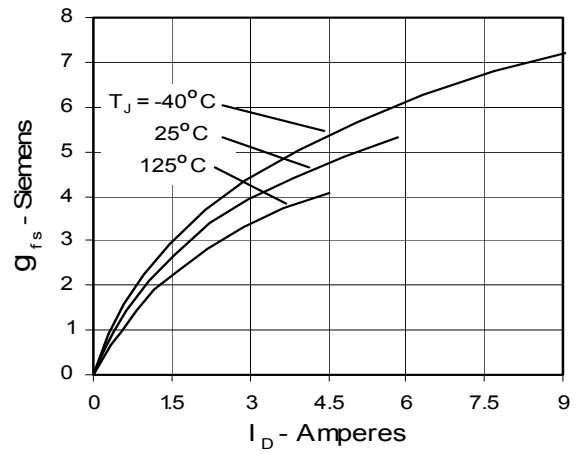


Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage

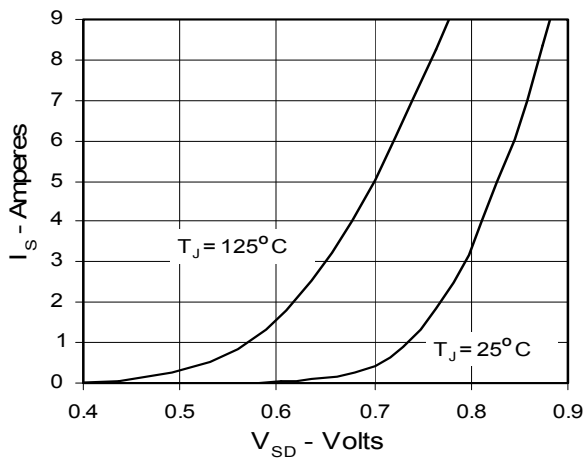


Fig. 10. Gate Charge

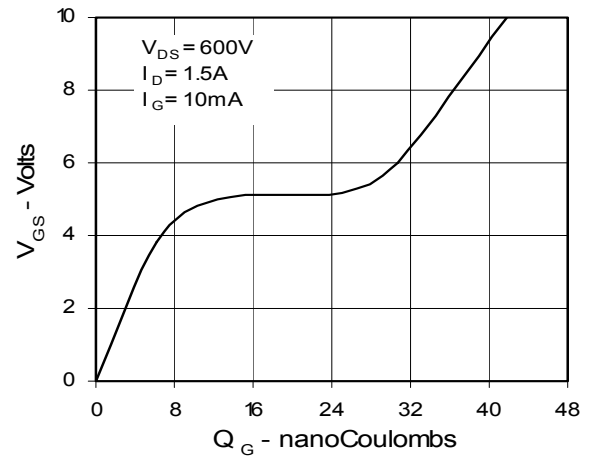


Fig. 11. Capacitance

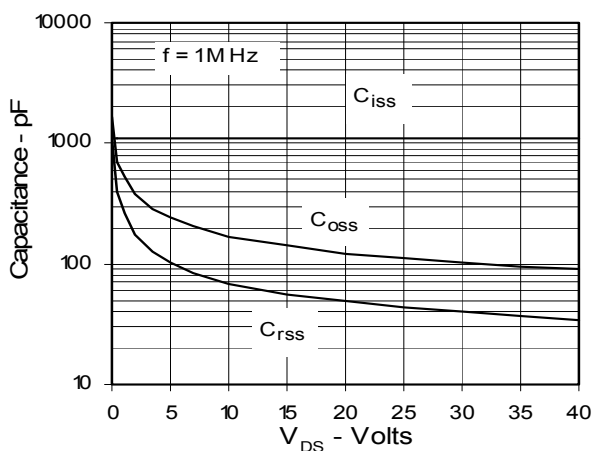
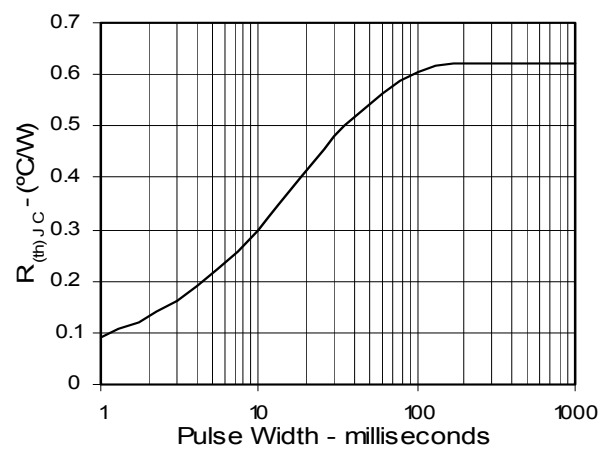


Fig. 12. Maximum Transient Thermal Resistance





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[IXYS:](#)

[IXFA3N120](#) [IXFA3N120-TRL](#) [IXFA3N120-TRR](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.